Requested document: JP2004157801 click here to view the pdf document

ELECTRONIC	APPARATUS
Patent Number:	
Publication date:	2004-06-03
Inventor(s):	SHINOZAKI YUJI; NOMURA YUJI
Applicant(s):	TDK CORP
Requested Patent:	☐ JP2004157801
Application Number:	: JP20020323327 20021107
Priority Number(s):	
IPC Classification:	G06K19/077
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
PROBLEM TO BE SOLVED: To easily ensure the mounting area of a plurality of function blocks, compared with in the past, while sufficiently exhibiting the performance of the function blocks. SOLUTION: A composite PC card 100 comprises two function blocks 101 and 102, a parallel bus interface 103 that is a bus interface for connecting with a computer body side, a parallel/serial converter 104 connected to the parallel bus interface 103, and serial buses 105a and 105b for connecting the parallel/serial converter 104 to the two function blocks 101 and 102, respectively. COPYRIGHT: (C)2004,JPO	
Data supplied from the esp@cenet database - I2	

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2004-157801 (P2004-157801A)

(43) 公開日 平成16年6月3日 (2004.6.3)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>
GO6K 19/077

FΙ

GO6K 19/00

K

テーマコード (参考) 5BO35

審査請求 未請求 請求項の数 7 OL (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2 (22) 出願日 平成1

特願2002-323327 (P2002-323327) 平成14年11月7日 (2002.11.7) (71) 出願人 000003067

TDK株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(74) 代理人 100078031

弁理士 大石 皓一

(74) 代理人 100115738

弁理士 鷲頭 光宏

(74) 代理人 100121681

緒方 和文

(72) 発明者 篠崎 雄二

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ

ィーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 野村 祐司

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ

ィーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 5B035 BA03 BB09 CA11

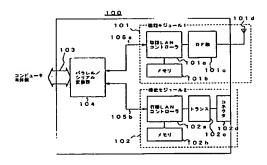
(54) 【発明の名称】電子機器

## (57)【要約】

【課題】複数の機能プロックの性能を十分に発揮させな がら、従来に比べて複数の機能プロックの実装領域を容 易に確保する。

【解決手段】複合PCカード100は、2つの機能プロック101および102と、コンピュータ本体側と接続するためのパスインターフェースであるパラレルパスインターフェース103に接続されるパラレル/シリアル変換器104と、パラレル/シリアル変換器104と、パラレル/シリアル変換器104と2つの機能プロック101、102をされずれ接続するシリアルパス105のおよび1056によって構成されている。

【選択図】 図1



10

30

40

50

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の機能プロックを備えた電子機器であって、

パラレルパスインターフェースに接続されるパラレル/シリアル変換器と、

前記パラレル/シリアル変換器と前記複数の機能プロックをそれぞれ接続するシリアルパスを備えたことを特徴とする電子機器。

【請求項2】

前記電子機器は、前記パラレルパスインターフェースを備えたコンピュータに接続されるカード型電子機器である請求項1に記載の電子機器。

【請求項3】

前記シリアルパスは、データを差動方式およびNR区 I 符号化方式により転送する請求項1 または 2 に記載の電子機器。

【請求項4】

前記シリアルパスは、USBである請求項1ないし3のいずれか1項に記載のカード型電子機器。

【請求項5】

前記シリアルパスは、データを差動方式およびDS-LINK符号化方式または8B10B符号化方式により転送する請求項1または2に記載の電子機器。

【請求項6】

前記シリアルバスは、IEEE 1394である請求項1、2または4のいずれか1項に記 20 載のカード型電子機器。

【請求項7】

前記複数の機能プロックの少なくとも1つは、前記パラレル/シリアル変換器が実装された基板とは異なる独立基板上に実装されていることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載のカード型電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は電子機器に関し、より詳細には、複数の機能プロックの実装面積を容易に確保することが可能なカード型電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】

P C カードやC F カードのようなカード型電子機器は、 1 つのカード内に、例えば、モデム、有線 L A N 、無線 L A N といった通信系の機能、フラッシュメモリやハードディスクなどのストレージ系の機能などを単独で備えたものが一般的である。

[0003]

図2は、有線LANの機能を備えた従来のPCカードの回路構成を示すプロック図である

[0004]

図2に示されるように、このPCカード200は、有線LAN機能を実現する機能プロック201と、コンピュータ本体側と接続するためのパスインターフェースであるパラレルパスインターフェース202によって構成されている。機能プロック201は、有線LANコントローラ201の、メモリ2016、トランス201の、コネクタ201 むなどを構え、有線LANコントローラ201のがパラレルパスインターフェース202に接続される。

[0005]

パラレルパスインターフェース202は、PCカード200がコンピュータ本体側に設けられたカードスロットに装着されることにより、コンピュータ本体側のパスインターフェースとコネクタを介して接続される。パラレルパスインターフェース202は、16ピットパラレルパス、あるいはCのトdBus方式と呼ばれる32ピットパラレルデータパス

であり、コンピュータ本体側と機能プロック201との間で高速なデータ転送を可能としている。

[0006]

また、最近は実装部品の小型化や高密度実装技術の進展により、1つのPCカード内に複数の機能プロックを備えた複合PCカードも提供されている。例えばモデムと有線LANの組み合わせであれば、有線LAN経由でインターネットに接続することができない環境であっても、電話回線を利用してダイヤルアップ接続することができるので、インターネットへのアクセスルートを増やすことができる。同様に、モデムと無線LANを組み合わせたものや、有線LANと無線LANの組み合わせなども提供されている。

[0007]

図3は、無線LANおよび有線LANの機能を構えた従来の複合PCカードの回路構成を示すプロック図である。

[0008]

図3に示されるように、この複合PCカード300は、2つの機能プロック301 および302と、コンピュータ本体側と接続するためのパスインターフェースであるパラレルパス202と、パラレルパス202に接続されるパスコントローラ303によって構成されている。機能プロック301は、無線LANコントローラ301の、メモリ3016、RF部301で、アンテナ301がなどを構え、無線LANコントローラ301のがパラレルパス202に接続される。また機能プロック302は、有線LANコントローラ302の、メモリ3026、トランス302で、コネクタ302はなどを構え、有線LANコントローラ302のがパラレルパス202に接続される。

[0009]

このように、複数の機能プロックを1つのPCカード内に実装する場合には、外部インターフェースであるCardBuS方式をそのまま利用して、各機能プロックをパラレルパスで接続することが一般的である。他方、複数の機能プロックをシリアルパスに接続することも従来から知られているが(特許文献1参照)、外部インターフェースがパラレルパスであるPCカードの内部パスにわざわざシリアルパスを用いることは通常行われていない。

[0010]

【特許文献1】

特開平10-303950号公報

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

[0012]

しかしながら、上述したように高密度実装が可能になったとはいえ、1つのPCカード内に2つの機能プロックを実装するとなると、より小型な電子部品を採用しなければならないことによるコスト増や、基板面積に余裕がないために回路設計上の制約が極めて大きく、機能プロックの実装面積の確保が困難になるなど、種々の問題が生ずる。

[0013]

また、本来 2 つの機能プロックを組み合わせるならば、これらを 1 チップ化することによって 2 つの機能プロックの実装面積を大幅に縮小することができるが、 1 チップ化には莫大なコストがかかる一方、ある機能を組み合わせた複合 P C カードのニーズが必ずしも高いとは限らず、製品を市場へ投入する最初の段階においては 1 チップ化を図ることなく複数の機能プロックを搭載することも望まれている。

[0014]

したがって、本発明の目的は、複数の機能プロックの実装領域を容易に確保することが可能なカード型電子機器を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本発明のかかる目的は、複数の機能プロックを備えた電子機器であって、パラレルパスイ

10

20

30

40

ンターフェースに接続されるパラレル/シリアル変換器と、前記パラレル/シリアル変換器と前記複数の機能プロックをせれせれ接続するシリアルパスを構えたことを特徴とする 電子機器によって達成される。

[0016]

本発明によれば、外部インターフェースであるパラレルパスをそのまま内部パスとして使用する場合に比べて回路基板上のパターン面積が少なくなるため、設計の自由度が高まり、電子機器の小型化、多機能化を図ることが容易となる。

[0017]

本発明の好ましい実施形態において、前記電子機器は、前記パラレルパスインターフェースを備えたコンピュータに接続されるカード型電子機器である。

10

100181

本発明の好ましい実施形態によれば、機能プロックの実装面積に大幅な制約があっても、 設計の自由度を持たせながら複数の機能プロックを容易に実装することができる。

[0019]

本発明の好ましい実施形態において、前記シリアルパスはデータを差動方式およびNR区 I符号化方式により転送する。

[0020]

本発明の好ましい実施形態によれば、高速なシリアルパスを実現することができるので、パラレルパスと同様に各機能プロックの性能を十分に発揮させることができる。

[0021]

本発明のさらに好ましい実施形態において、前記シリアルパスはUSBである。

[0022]

本発明のさらに好ましい実施形態によれば、シリアルパスの汎用性を高めることができ、 複数の機能プロックを含めた電子機器全体の設計が容易となる。

[0023]

本発明の他の好ましい実施形態において、前記シリアルパスは、データを差動方式およびDS-LINK符号化方式または8B10B符号化方式により転送する。

[0024]

本発明の他の好ましい実施形態によれば、さらに高速なシリアルパスを実現することができるので、パラレルパスと同様に各機能プロックの性能を十分に発揮させることができる

30

20

[0025]

本発明のさらに好ましい実施形態において、前記シリアルパスはIEEE1394である

[0026]

本発明のさらに好ましい実施形態によれば、シリアルパスの汎用性を高めることができ、 複数の機能プロックを含めた電子機器全体の設計が容易となる。

[0027]

本発明のさらに好ましい実施形態において、前記複数の機能プロックの少なくとも 1 つは、前記パラレル/シリアル変換器が実装された基板とは異なる独立基板上に実装されている。

40

[0028]

本発明のすらに好ましい実施形態によれば、前記パラレル/シリアル変換器が実装されたメイン基板の拡張性の向上およびこれに搭載される機能プロックの多様化を図ることができる。特にUSBやIEEE1394などのシリアルパスを用いた場合には、パスインターフェースの汎用性を活かしてメイン基板とサプ基板をそれぞれ独立に設計することが容易となり、例えばシリアルパスで接続される機能プロックを単に交換するのみで1つの電子機器で種々の機能を実現することが可能となる。

[0029]

【発明の実施の形態】

10

20

30

50

以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。 【0030】

図1は、本発明の好ましい実施形態にかかる複合PCカードの回路構成を示すプロック図である。

[0031]

図1 に示されるように、この複合PCカード100は、2 つの機能プロック101および102 と、コンピュータ本体側と接続するためのパスインターフェースであるパラレルパスインターフェース103に接続されるパラレル/シリアル変換器104と、パラレル/シリアル変換器104と2 つの機能プロック101、102をされぜれ接続するシリアルパス105 のおよび105 6 によって構成されている。これらはすべて同一基板上に実装される。

[0032]

2つの機能プロックのうち、機能プロック101は無線LANの機能を提供するモジュールであって、無線LANコントローラ101の、メモリ1016、RF部101c、アンテナ101 d などを構え、無線LANコントローラ101のがシリアルバス105のに接続される。また機能プロック102は有線LANの機能を提供するモジュールであって、有線LANコントローラ102の、メモリ1026、トランス102c、コネクタ102 d などを構え、有線LANコントローラ101のがシリアルバス1056に接続される。

[0033]

パラレルパスインターフェース108は、例えばCのドdBus方式による82ピットパラレルデータパスであり、PCカード100がコンピュータ本体側に設けられたカードスロットに装着されることにより、コンピュータ本体側のパスインターフェースとコネクタを介して接続される。

[0034]

パラレル/シリアル変換器104は、パラレルパスインターフェース108より入力されるパラレル信号をシリアル信号に変換してシリアルパス105上に転送する。また、パラレル/シリアル変換器104は、シリアルパス105を制御するパスコントローラとしても機能する。

[0035]

シリアルパス105のおよび1056にはUSB(UniVerSの1 Seriの1BuS)が用いられることが好ましい。USBは2本のパスラインによって構成される。USBでは、符号化方式にNR区I方式を採用することによって転送効率を高めている。またUSBでは、データパスを構成する2本のパスライン(ペアライン)の一方に信号をそのまま流し、他方には極性反転させたものを流す差動方式を採用することによって、データ転送レートが高い場合でも確実なピット判定を可能としている。これらの方式を採用することによって、USB1. 1では最大12M6PS、USB2. 0では最大480M6PSという高速なデータ転送を可能とている。

[0036]

また、シリアルバス105のおよび1056にIEEE1394を用いてもよい。IEEE1394は4本のバスラインによって構成される。IEEE1394では、符号化方式にDS-Link方式を採用するIEEE1394のと、8B10B方式を採用するIEEE1394のと、8B10B方式を採用するIEEE13946 といずれも4本のバスラインが2つのペアラインを構成し、一方のペアラインにデータを差動方式で流し、他方にそのストロープ信号を差動方式で流すことによって、データ転送レートのさらなる高速化を図っている。これにより、IEEE1394のでは最大400M6PSという高速なデータ転送を可能とし、IEEE13946では最大1.6G6PSというさらに高速なデータ転送を可能としている。

[0037]

このように、従来のCardBus方式では32ピット分のデータバスに制御バス4本を加えた合計36本のバスラインが必要であるのに対し、USBを用いた場合には2本のバ

スラインで、またIEEE1394を用いた場合には4本のパスラインで構成することができるので、複数の機能プロックをUSBやIEEE1394で接続すれば、パスのデータ転送レートがホトルネックになることなく、各機能プロックの性能を十分に発揮させるデータ転送レートを確保しながら、内部パスによって占有される基板上のパターン面積を大幅に縮小させることができる。

[0038]

すなわち、コンピュータ本体側とのインターフェースであるパラレルパスをそのまま内部パスとして使用すればよいところを、あえて高速シリアルパスに変換して、この高速シリアルパスに複数の機能プロックを接続することにより、機能プロックの性能を十分に発揮させながら基板上のパターン面積を少なくすることができ、これにより機能プロックの実装面積の確保が容易となり、機能プロックを実装する上で設計の自由度も高まる。

[0039]

本発明は、以上の実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、これらも本発明の範囲に含まれるものであることはいうまでもない。

[0040]

例えば、前記実施形態においては、各機能プロックやパラレル/シリアル変換器などの構成要素をすべて同一基板上に実装しているが、パラレル/シリアル変換器やシリアルパスなどが実装されたメイン基板とは異なるサプ基板上に機能プロックを実装し、メイン基板上のシリアルパスにコネクタを介して接続するように構成してもよい。

[0041]

この場合に、2つの機能プロックをともにサプ基板で構成してもよく、一方のみをサプ基板で構成してもよい。さらには、2つの機能プロックをメイン基板上に実装し、さらに追加の機能プロックをサプ基板で構成することによって、1つのPCカードに3つ以上の機能を持たせることも可能となる。したがって、メイン基板の拡張性の向上およびこれに搭載される機能プロックの多様化を図ることができる。特にUSBやIEEE1394などのシリアルバスを用いた場合には、バスインターフェースの汎用性を活かしてメイン基板とサプ基板をそれぞれ独立に設計することが容易となる。

[0042]

また、前記実施形態においては、機能プロックとして無線LANと有線LANの機能を備えた場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、メモリやハードディスクなどのストレージ系の機能、SCSI系などのインターフェース系の機能、サウンド、MPEG、TVチューナ、FMチューナなどのマルチメディア系の機能、スモールカードのスロットとなるアダプタ機能、セキュリティ機能など、あらゆる機能プロックが適用可能である。

[0043]

また、前記実施形態においては、シリアルパスがU8BやIEEE1394である場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、例えばシリアルATAやPCIエクスプレスなどのシリアルパスインターフェースを採用しても構わない。

[0044]

また、前記実施形態においては、PCカードに2つの機能プロックが実装されている場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、機能プロックの数はいくつであっても構わない。

[0045]

また、前記実施形態においては、PCカードを例に説明したが、これに限定されるものではなく、CFカードであってもよく、その他のカード型電子器であればどのような形態ものであってもよい。またPCカードやCFカードのような、機能プロックが実装された基板が 体内に収められた、いわゆる外付けタイプに限定されるものではなく、コンピュータ本体のPCIスロットに装着される回路基板のような、いわゆる内蔵タイプのものであっても構わない。

10

20

30

40

50

```
[0046]
```

さらに、カード型電子機器に限らず、あらゆる電子機器に適用可能であるが、PCカード やCFカードのような外付けタイプのカード型電子機器では特に形状に対する制約が大き いため、本発明の効果も大きいものとなる。

[0047]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、複数の機能プロックの性能を十分に発揮させなが ら、 従 来 に 此 べ て 複 数 の 機 能 プ ロ ッ ク の 実 装 領 域 を 容 易 に 確 保 す る こ と が 可 能 な カ ー ト 型 電子機器を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の好ましい実施形態にかかる複合PCカードの回路構成を示すプ ロック図である.

【図2】図2は、有線LANの機能を備えた従来のPCカードの回路構成を示すプロック 図である。

【図3】図3は、無線LANおよび有線LANの機能を備えた従来の複合PCカードの回 路構成を示すプロック図である。

【符号の説明】

- 100 複合PCカード
- 101 機能プロック
- 1010 無線しANコントローラ
- 1016 メモリ
- 101c RF部
- 101ん アンテナ
- 102 機能プロック
- 1020 有線しANコントローラ
- 1026 XEU
- 102c トランス、
- 102ん コネクタ
- 103 パラレルパスインターフェース
- 104 パラレル/シリアル変換器
- 105a.1056 シリアルバス
- 200 従来のPCカード
- 201 機能プロック
- 2010 有線LANコントローラ
- 2016 メモリ
- 2.010 トランス
- 201ん コネクタ
- 202 パラレルパスインターフェース
- 300 従来の複合PCカード
- 301 機能プロック
- 301 な 無線 LANコントローラ
- 3016 メモリ
- 301c RF部
- 3014 アンテナ
- 302 機能プロック
- 303 パスコントローラ

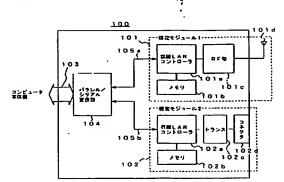
10

20

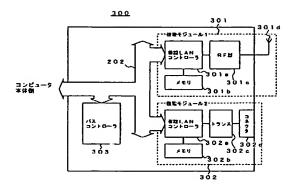
30

40

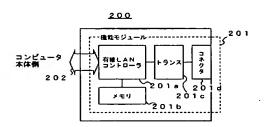
[ 🖾 1 ]



[23]



[22]



/